



目录

目录.....	1
概述.....	2
特点.....	2
应用.....	2
管脚图示.....	2
管脚描述.....	3
应用原理图.....	4
初始化时间.....	4
灵敏度调整.....	4
按键最长有效时间.....	5
按键反应时间.....	5
按键输出值.....	5
PCB 版图注意事项.....	5
额定值 *.....	6
电气特性.....	7
ESD 特性.....	7
封装尺寸图 (SOP8).....	8



概述

XW01-SOP8 电容感应芯片-----人体感应应用场合.

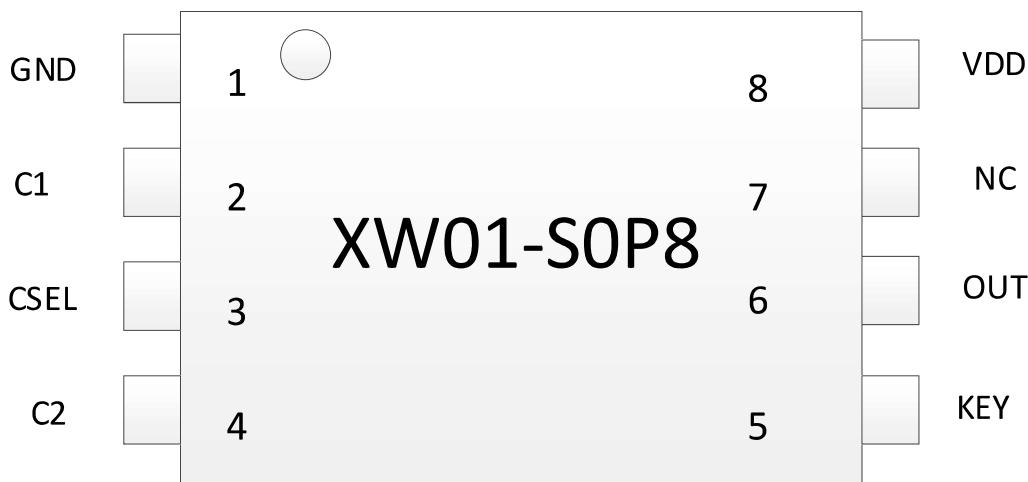
特点

- 做接触式人体长按功能检测
- 自动环境校准
- 内置按键消抖,无需软件再消抖
- 嵌入共模干扰去除电路
- 每秒按键反应速度可达 20 次
- 上电立刻判断按键有效状态
- 2.5V~5.5V 宽工作电压
- RoHS 的 SOP8 封装
- 满足动态 CS10V 测试
- ESD 满足 8000V

应用

- 刮须刀头美容仪器人体检测
- 按键有效时长无穷大按键
- 电机启动瞬间不误触

管脚图示





管脚描述

引脚	名称	I/O	描述
1	GND	P	电源负极,参考地
2	C1	I	内部平衡电容接口,接 4.7nf 电容到 GND
3	CSEL	I	灵敏度调节电容接口
4	C2	I	参考电容引脚
5	KEY	I	触摸感应引脚
6	OUT	OD	按键感应值输出
7	NC	I	内部设置引脚, 悬空
8	VDD	P	电源正极

NOTE: P: 电源/地脚 I: 输入脚 OD: 开漏输出

VDD/GND

电源正负输入端.

C1

内部平衡电容接口, 通常接4.7nf电容到GND。电容范围 (1到10nf)

CSEL

灵敏度调节电容,最小0pf(即不接电容),最大100pf.电容越小,灵敏度越高。

C2

参考电容接口,作为检测比较的基准值. C2的取值要求尽量接近KEY脚的整体寄生电容。

KEY

触摸感应引脚, 串联2KΩ电阻。

OUT

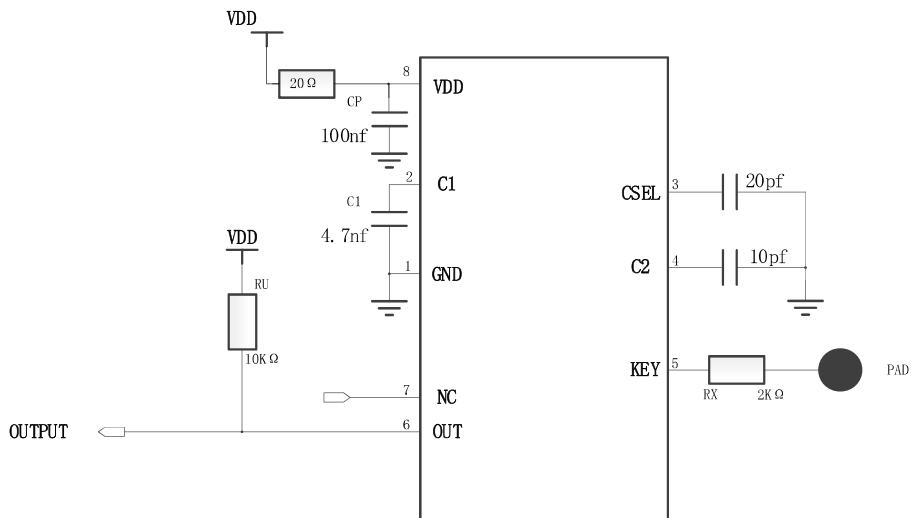
按键感应值输出端口,开漏输出.没有检查到按键时为高阻,检测到按键时为低电平. 需外接上拉电
阻到电源.

NC

内部模式设置引脚, 悬空。



应用原理图



XW01K 典型应用图

1. 上图中电源 VDD 与芯片 VDD 管脚之间的 20Ω 电阻必须加上，不可省去。

初始化时间

上电复位后，芯片需要 300ms 的时间，对环境电容进行计算，保证后续的正常工作。

灵敏度调整

XW01-SOP8 灵敏度由 CSEL 脚接的电容值与 C2 引脚的电容值共同决定。

CSEL 引脚——细调引脚 电容范围 $0\text{pf} \sim 100\text{pf}$. 0pf 表示 CSEL 脚悬空不接电容. 数值越小，灵敏度越高。

C2 引脚——粗调引脚 C2 脚的电容越接近 KEY 的总寄生电容，灵敏度越高。

C2 脚电容比 KEY 脚总寄生电容大 0.2PF 左右为最灵敏。

工作原理如下：KEY 脚总电容（板子寄生电容加人体叠加电容）比 C2 脚参考电容小，则输出为高阻

KEY 脚总电容（板子寄生电容加人体叠加电容）比 C2 脚参考电容大，则输出为低有效。

（为了保证产品的一致性，CSEL 与 C2 脚电容应该用高精度 COG 或者 NPO 电容）。

（该款产品，调试中遇到任何疑问可直接联系我司，我们会有工程师协助调试）



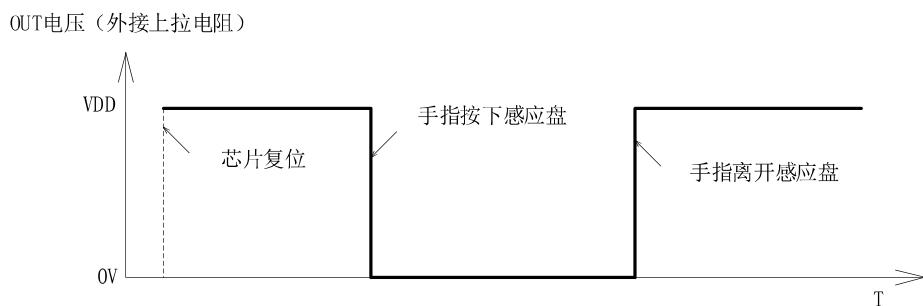
按键最长有效时间

XW01-SOP8按键有效时间为无穷大。

按键反应时间

XW01-SOP8当成快速按键使用时，可以保证每秒 20 次以上的按键频率.

按键输出值



OUT 脚为开漏输出, 需要外接上拉电阻到 VDD. 芯片上电后为高阻态(经上拉电阻后输出高电平), 有按键按下时, 输出低电平.

PCB 版图注意事项

1. VDD 和 GND 之间的 104(100nf)电容要尽量同时贴近 VDD 与芯片的 GND 引脚, 减小电源线引入的干扰。
2. C1 电容必须靠近芯片放置。KEY 按键上串联的 RX 电阻, 尽量靠近芯片放置为宜。
3. 适当的铺地面积, 可以提高抗干扰性。
4. 感应连线和感应焊盘优先布局。芯片靠近感应焊盘放置, 感应连线直接引到感应焊盘(或弹簧焊盘)。感应连线线宽尽量小。感应连线周围不能近距离平行走其他信号线。如果实在不能避免, 与其他走线之间做铺地隔离。感应焊盘和铺地之间距离大于 1mm。



额定值 *

工作温度	-40 ~ +85°C
存储温度	-50 ~ +150°C
电源电压	-0.3 ~ +5.5V
管脚最大电流	±20mA
管脚电压	-0.3V ~ (VDD+ 0.3) Volts

* 注意 超出额定值可能会导致芯片永久损坏



电气特性

TA = 25°C

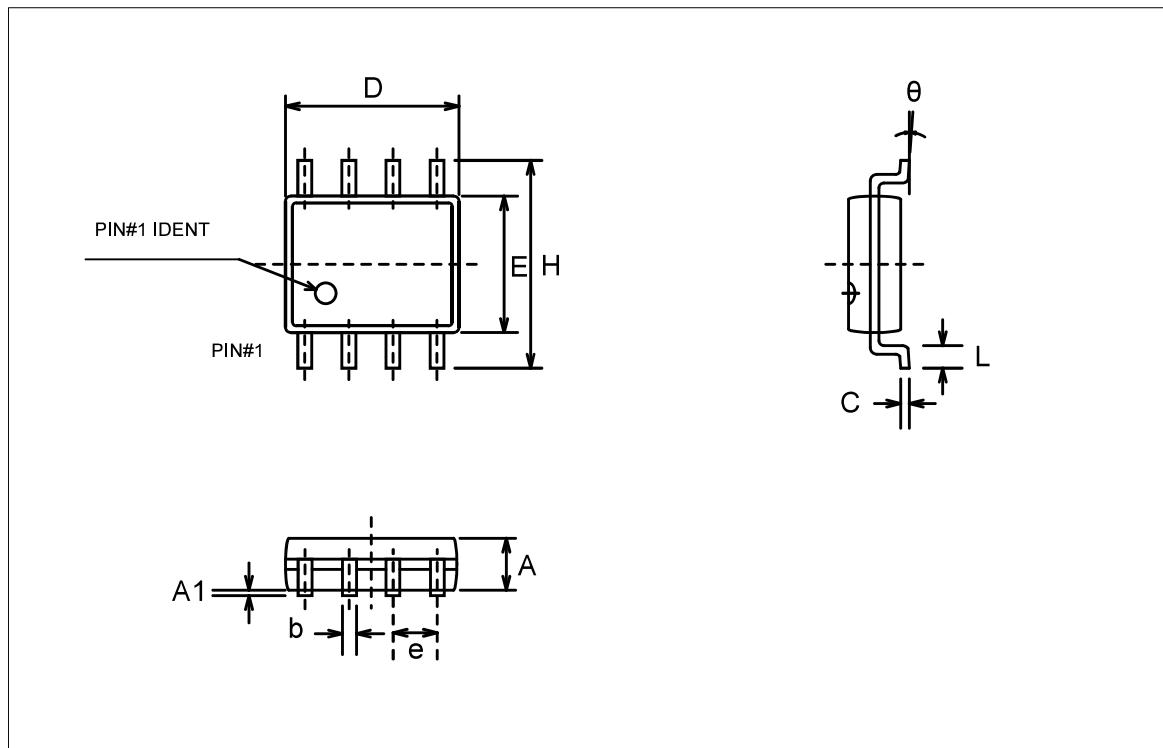
特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	VDD		2.5		5.5	V
电流消耗	Idd	VDD=5.0V &感应到人体		666		uA
		VDD=3.0V &感应到人体		394		uA
		VDD=5.0V &未感应到人 体		55		uA
		VDD=3.0V &未感应到人 体		30		uA
上电稳定时间	Tini			300		ms
输出阻抗 (开漏输出)	Zo	低电平		50		Ohm
		高阻		100M		
输出灌电流	Isk	VDD=5V			10.0	mA
最小检测电容	delta_CX			0.2		pF

ESD 特性

模式	极性	最大值	参考
H.B.M	POS/NEG	8000V	VDD
		8000V	GND
		8000V	P to P
M.M	POS/NEG	500V	VDD
		500V	GND
		500V	P to P



封装尺寸图 (SOP8)



符号	毫米单位			英寸单位		
	最小	典型	最大	最小	典型	最大
A	1.30	1.50	1.70	0.051	0.059	0.067
A1	0.06	0.16	0.26	0.002	0.006	0.010
b	0.30	0.40	0.55	0.012	0.016	0.022
C	0.15	0.25	0.35	0.006	0.010	0.014
D	4.72	4.92	5.12	0.186	0.194	0.202
E	3.75	3.95	4.15	.0148	0.156	0.163
e	--	1.27	--	--	0.050	--
H	5.70	6.00	6.30	0.224	0.236	0.248
L	0.45	0.65	0.85	0.018	0.026	0.033
θ	0°	--	8°	0°	--	8°